

超景深3D数码显微镜

ULTRA DOF 3D DIGITAL MICROSCOPE

百亿像素 + 多色光源 + 电动控制

NEW | KS-X5000P



致力于高精尖光学精密测量技术



免费预约产品演示

您在寻找非接触式光学精密测量方案吗？

如果您正准备实现以下目标：

- 提升检测精度
- 提高检测效率
- 改进生产工艺
- 提升良品率

欢迎扫描右侧二维码，我司工程师将为您提供专业的技术方案和产品演示。



微信扫码
预约产品演示

南京凯视迈科技有限公司

总公司：南京 江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园A1栋12B层

400-677-0061

www.kathmatic.com

北京

丰台区航丰路1号院时代财富天地2号2222室

徐州

泉山区矿业大学科技大厦636室

青岛

李沧区巨峰路176号3号楼4层419

苏州

高新区泰山路2号和枫科创园G幢802室

天津

河西区黑牛城道与内江北路交叉口中海大厦1408室

济南

高新区汉峪金谷A3-2号楼706室

西安

雁塔区科技路38号林凯国际大厦908室

上海

闵行区泰虹路168弄万科时一区T1楼805室

武汉

江夏区庙山美加湖滨新城223栋二单元404

深圳

光明区街道碧眼社区华强创意公园5栋A座1114-1115房



超景深深度合成



超高清图像拼接



多照明模式切换



超精密尺寸测量

COMPANY PROFILE



公司介绍

凯视迈——致力于高精尖光学精密测量技术

南京凯视迈科技有限公司(凯视迈, KathMatic)坐落于美丽的南京江宁九龙湖畔,是南京木木西里科技有限公司(木木西里, MUMUXILI)的全资子公司。

品牌自2014年创建以来,一直“致力于高精尖光学测量技术”,已陆续推出“激光干涉产品线、超高清3D显微观察产品线、超高精3D显微测量产品线”等多条产品线及多个系列产品。

凯视迈(KathMatic)目前拥有研发人员数百人,超精密加工工厂一座、“魔玛1号”洁净工厂一座。在全国十一个中心城市设有分公司或办事处,可以服务全国范围内客户。经过十余年的发展,已成为集“研发、制造、销售”为一体的国产高端光学精密测量仪器新力量。

- ▶ 国家级南京经济技术开发区九龙湖畔



·200 余项知识产权

- ▶ 各分公司均配备分测中心, 欢迎寄样测试与实地参观



- ▶ 超精密加工工厂、“魔玛1号”洁净工厂



KS-X5000P

超景深3D数码显微镜

凯视迈(KathMatic)KS系列超景深3D数码显微镜迎来重磅升级!

产品采用了全新设计的光学系统,包括:

- 电动控制的物镜切换模块
- 多色调节的分区照明系统
- 高分辨率的显微物镜组合

以上硬件升级结合全新图像算法,为KS-X5000系列带来了成像效果与测试效率的显著提升。



超景深深度合成

支持最大**50mm行程**和最小**0.1μm步进**的深度合成,不同焦面上的区域都可以清晰呈现



超高清图像拼接

支持最高**100000×100000像素**的图像拼接,拼接速度大幅提升,且完美解决了拼接边缘的阴影问题



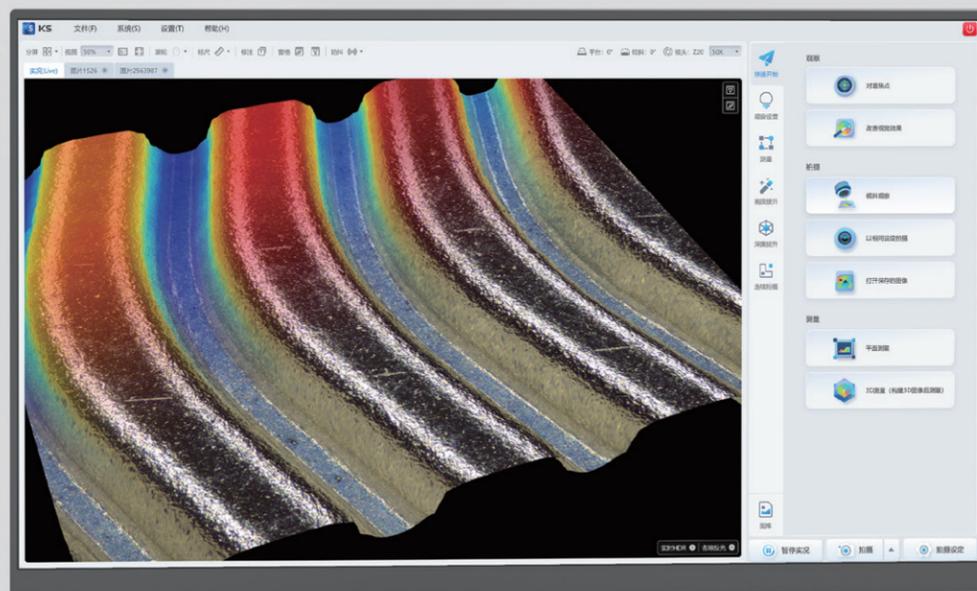
多照明模式切换

提供**环形、侧射、同轴、透射、组合、四色、偏光、微干涉**照明,丰富了检测手段



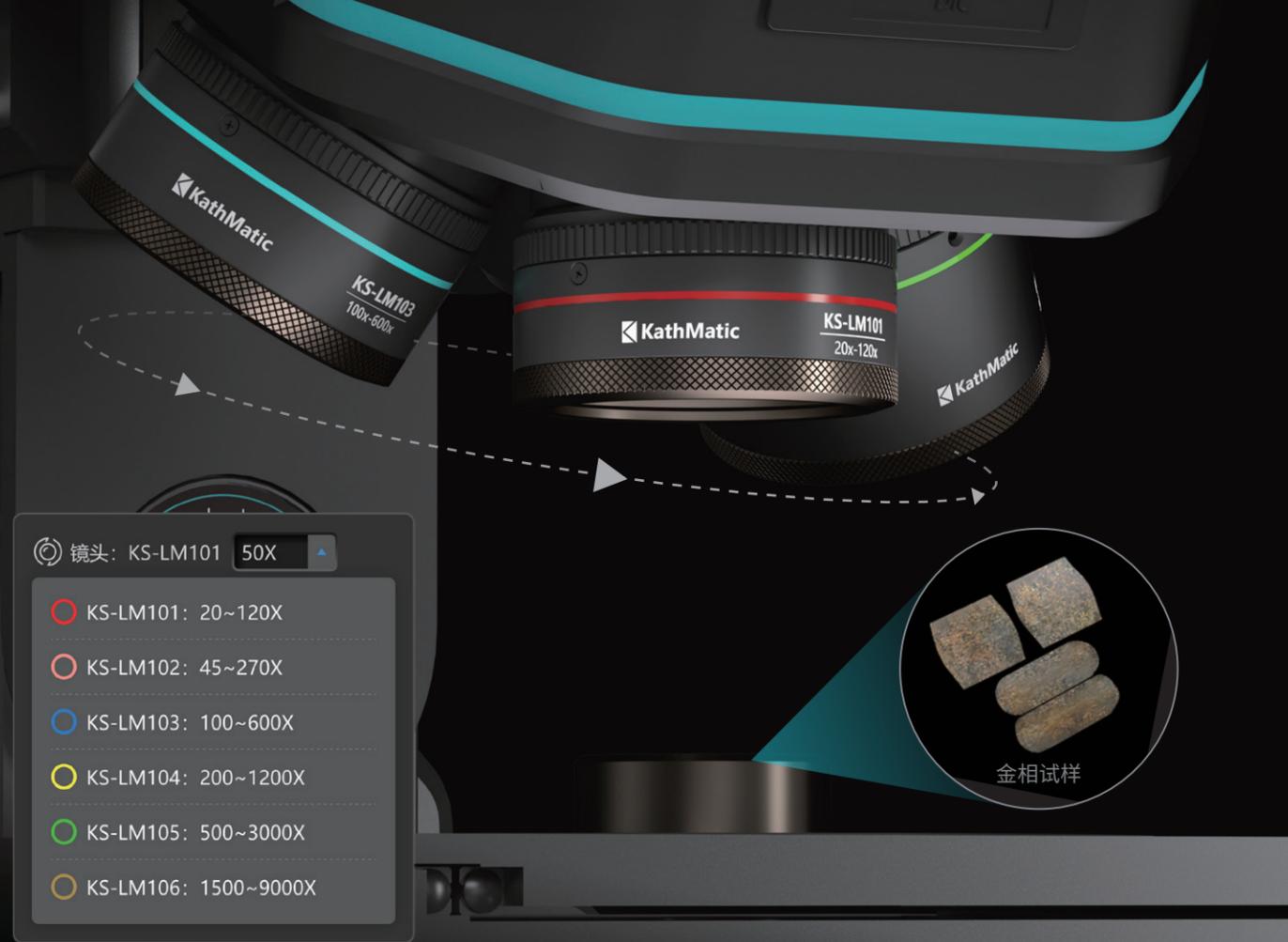
超精密尺寸测量

CMOS、光学系统、图像算法迎来了全方位升级,进一步提升了2D、3D尺寸测量精度

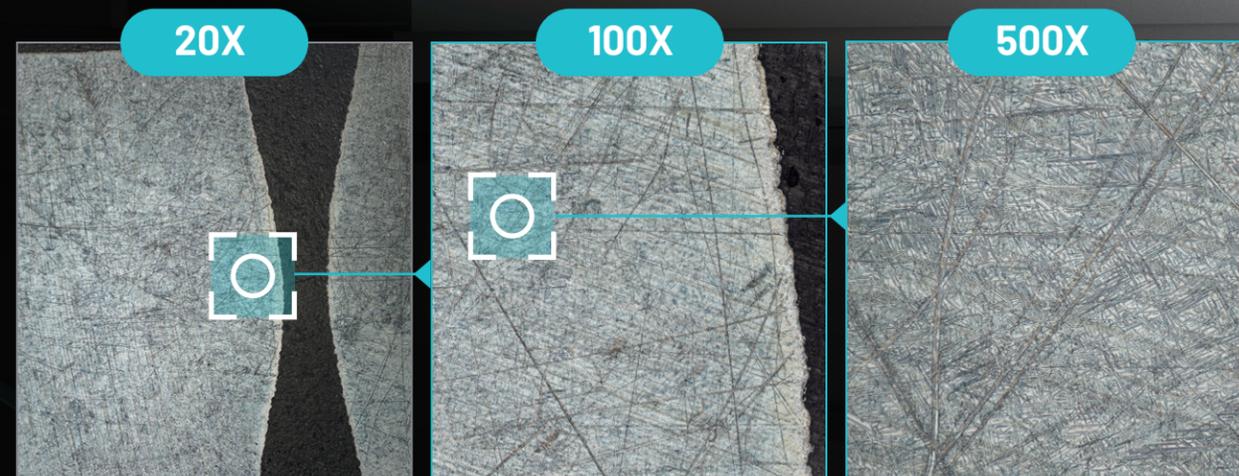


全面升级的3D数码显微系统

KS-X5000P采用了电动控制的物镜切换模块,在软件界面下拉选择合适倍率,即可**自动完成物镜切换与对焦**

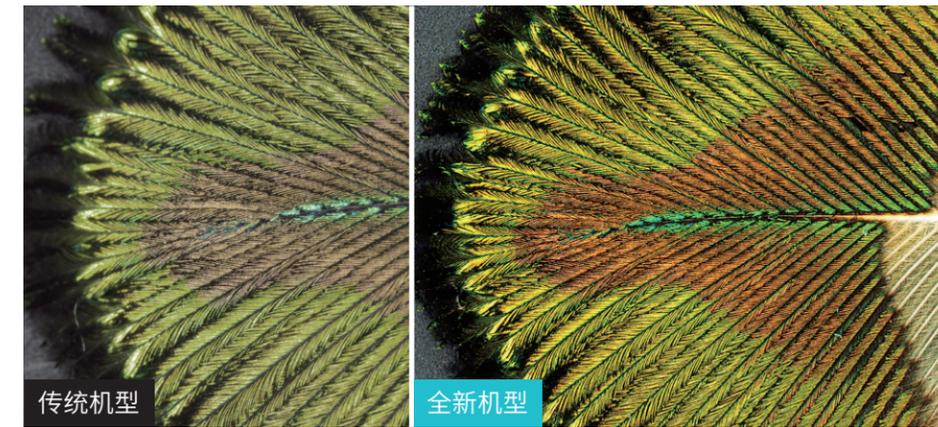
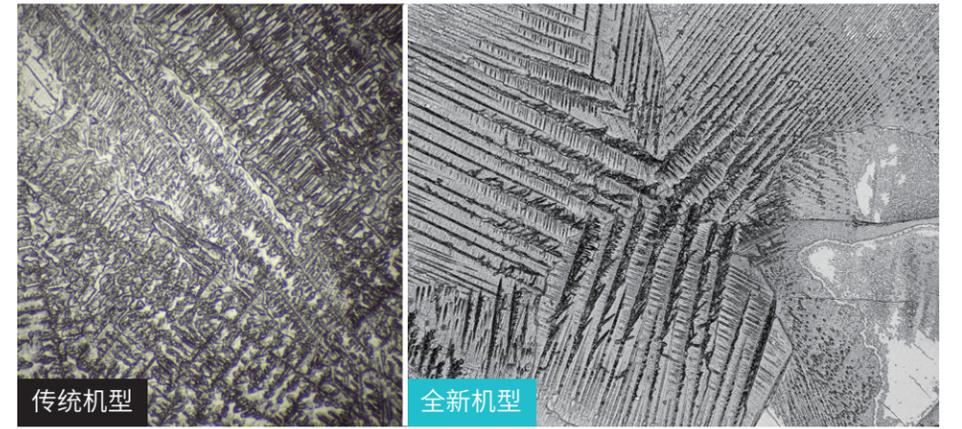


- 镜头: KS-LM101 50X
- KS-LM101: 20~120X
- KS-LM102: 45~270X
- KS-LM103: 100~600X
- KS-LM104: 200~1200X
- KS-LM105: 500~3000X
- KS-LM106: 1500~9000X

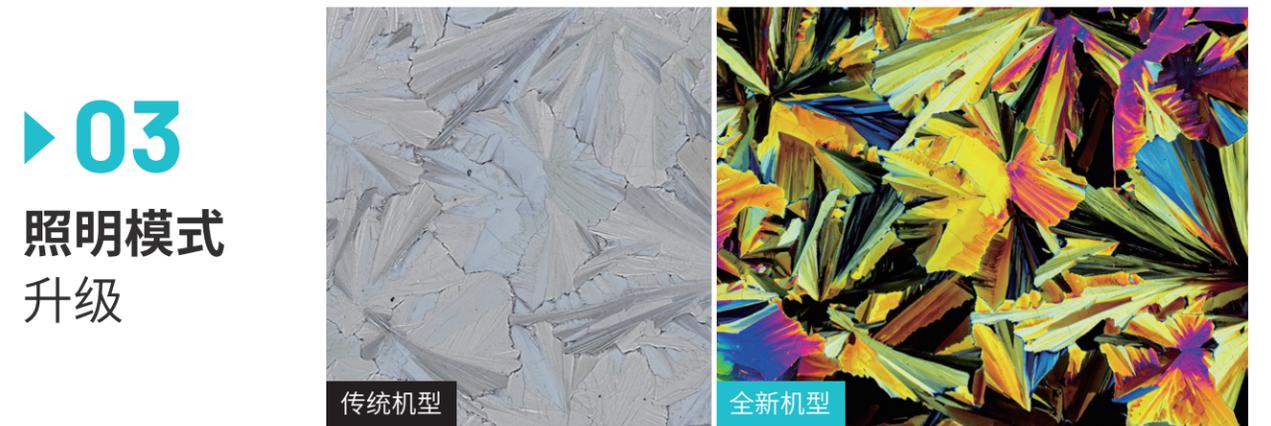


低倍观察快速定位目标区域,切换高倍清晰观察金相组织

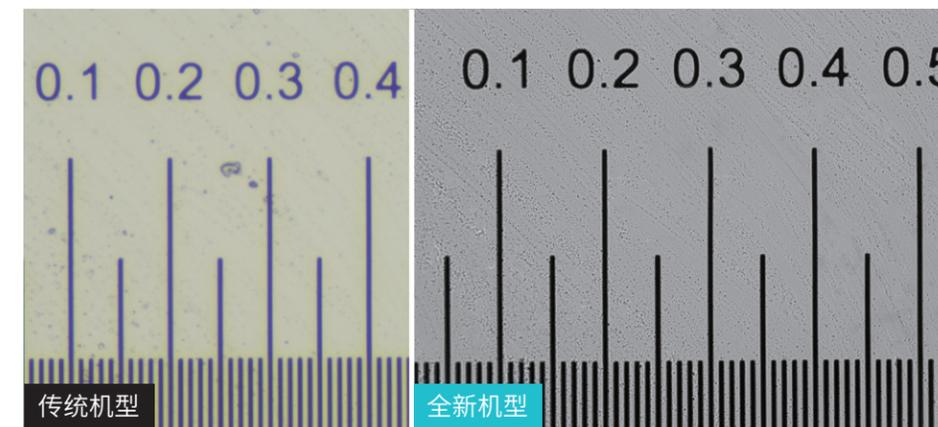
01 光学分辨率升级



02 色彩还原度升级



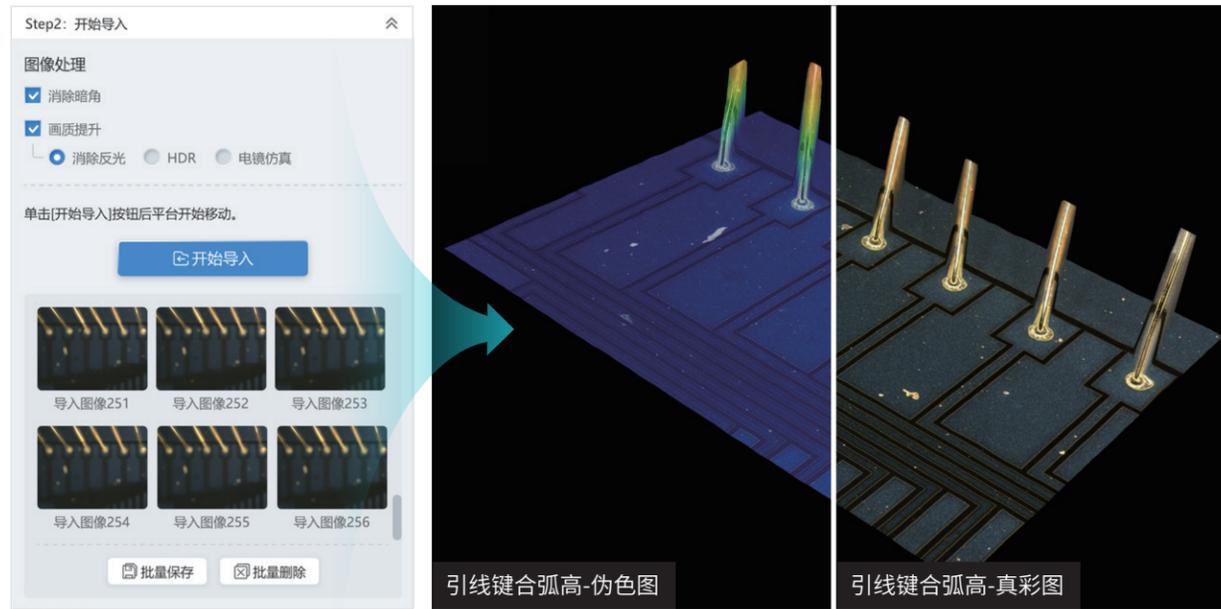
03 照明模式升级



04 图像像素升级

超景深深度合成

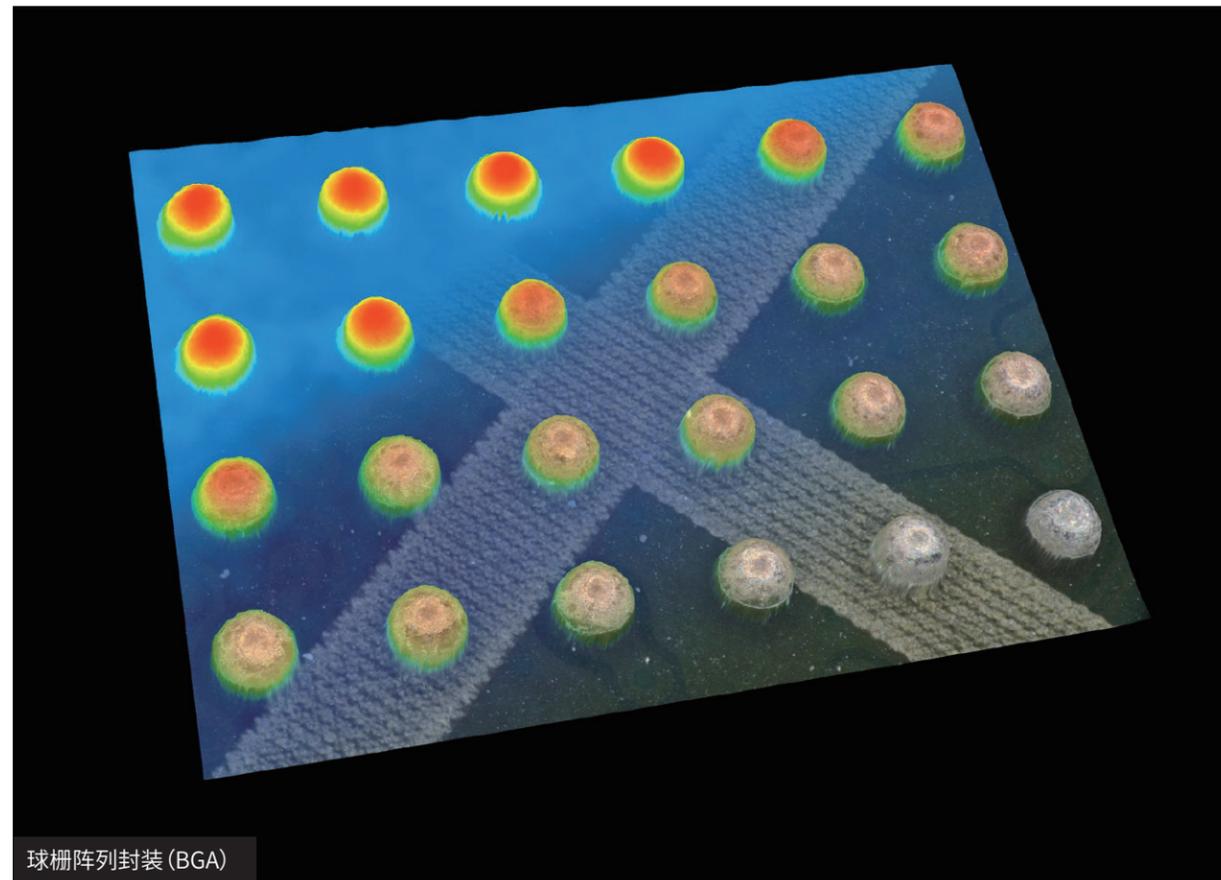
可以在设定的上下限范围内连续拍照并记录Z轴高度，随后将图像序列中的合焦区域进行合成，从而获得真彩点云图像。除了用于全对焦观察，也可以执行点、轮廓、体积等**三维测量**操作。



倾斜观察

支架可倾斜至最高**90°**，用户可以直接观察到样品侧面，而无需手动调整样品摆放角度。

对焦窗格中实时显示物镜和样品的相对位置，可辅助进行**快速对焦与镜头防撞**。



▶ Z轴倾斜锁定装置升级为电驱系统

采用智能按钮控制设计——按压触发解锁机制，释放自动完成锁定。



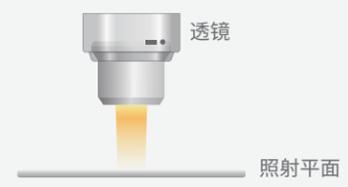
▶ 提供XY平台选配方案

可提供不同行程、不同配件的标准平台与定制平台。



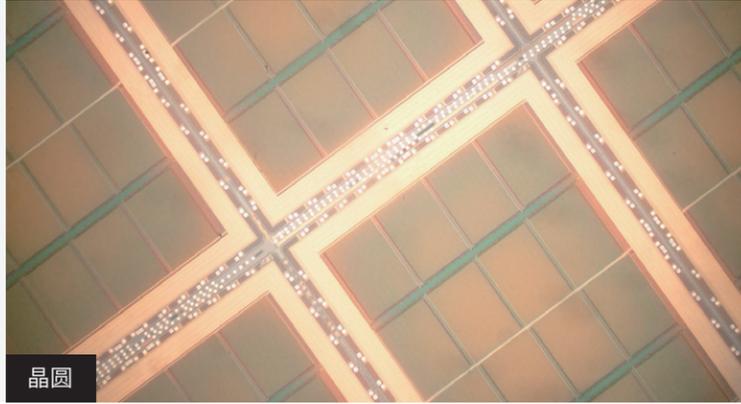
多照明模式切换

同轴照明



透镜
照射平面

适合高倍率观察光滑样品



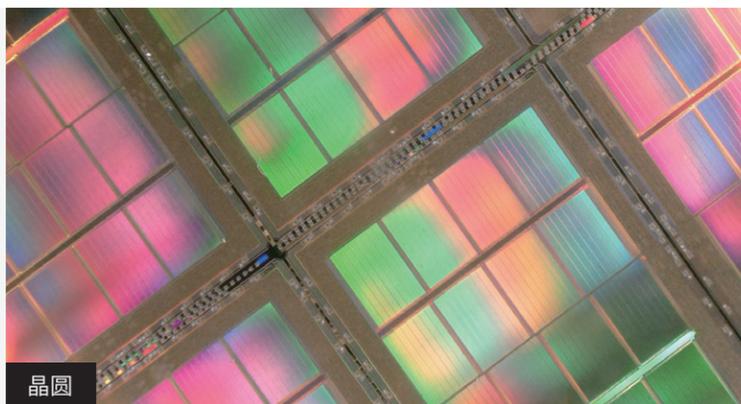
晶圆

环形照明



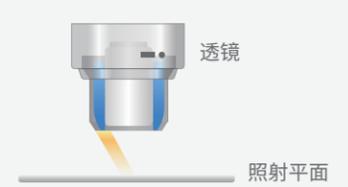
透镜
照射平面

适合低倍率观察漫反射表面, 还原本色与污渍等状态



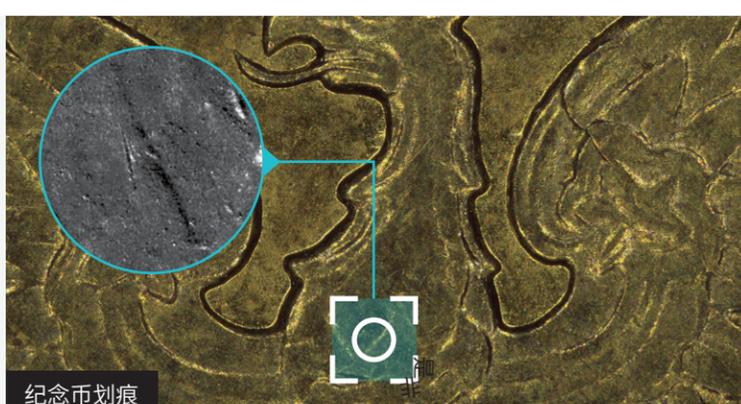
晶圆

侧射照明



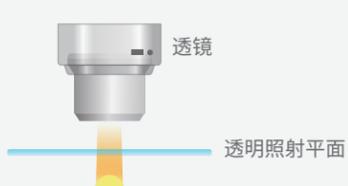
透镜
照射平面

环绕切换侧射角度, 甄别易被忽略的凹凸



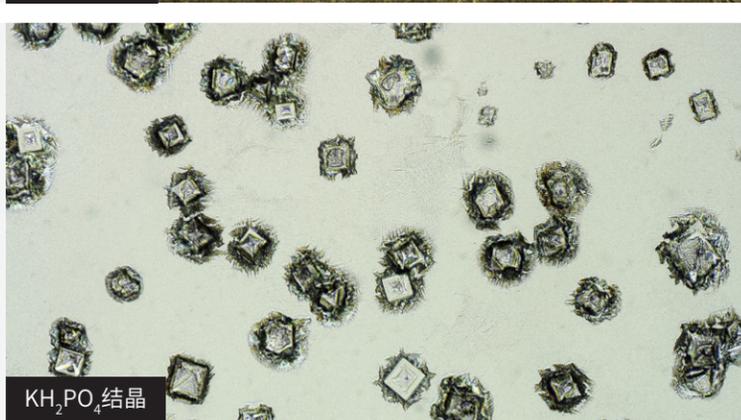
纪念币划痕

底部透射



透镜
透明照射平面
光源

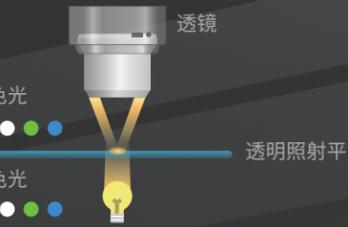
底部透射凸显边缘, 适合测量与结晶观察



KH₂PO₄ 结晶



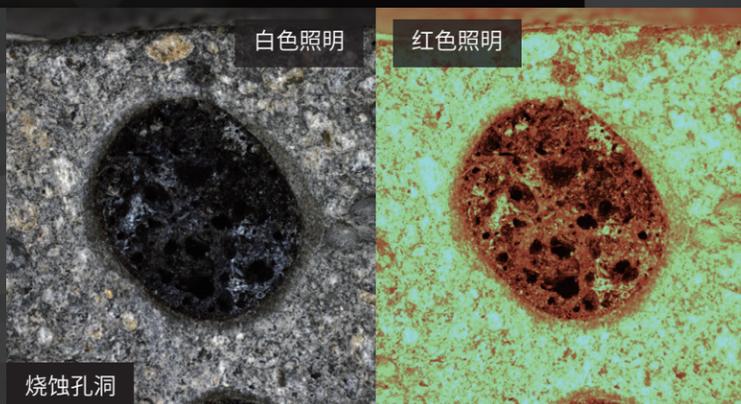
多色照明



透镜
透明照射平面

4色光
4色光

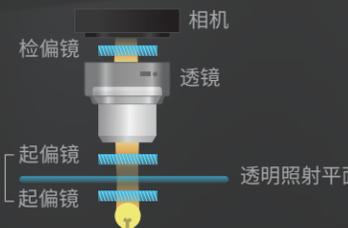
切换光源颜色, 增强特征与背景的反差



白色照明
红色照明

烧蚀孔洞

偏光



相机
检偏镜
透镜
起偏镜
起偏镜
透明照射平面

2选1

适合去除反光、提升对比、识别应力分布



偏光关闭
偏光启用

VC 结晶

同轴光阑



透镜
调节光阑
照射平面

调节光阑大小, 平衡分辨率与照明区域

微分干涉



相机
45°旋光片
分束镜
透镜
照射平面

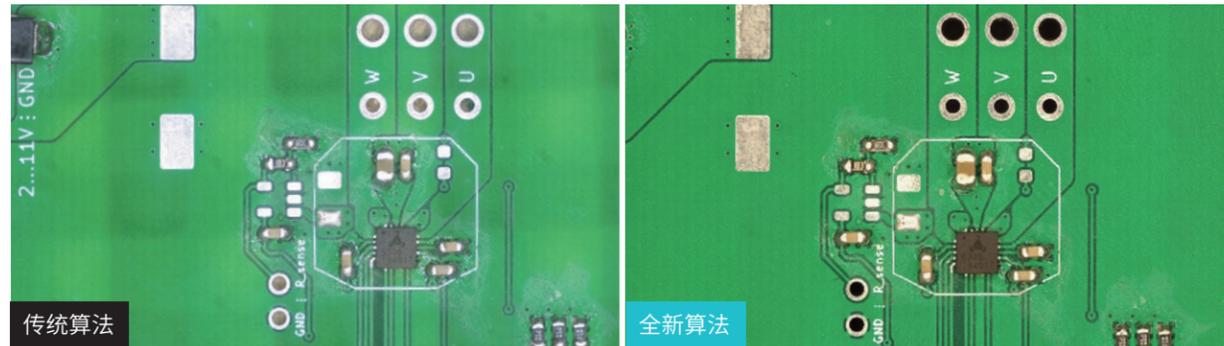
增强特征的立体感

超高清图像拼接

▶ 2D拼接模式

样品随XY平台沿着设定路径移动,期间由相机连续拍摄多张图像,同时软件自动执行重叠区域的像素对齐,最终将结果以拼接大图的形式进行呈现。

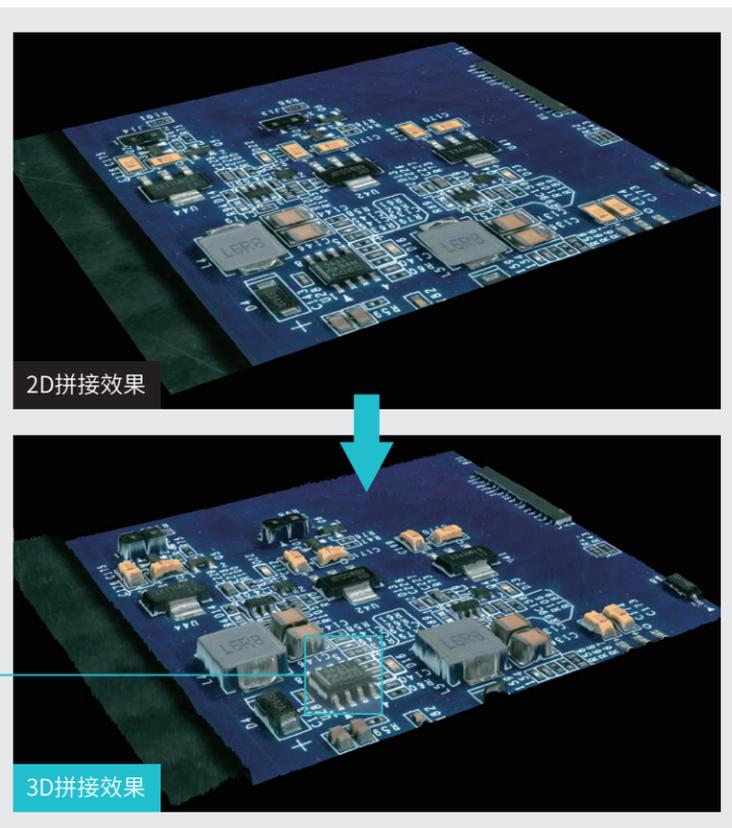
融合时间比传统机型提升**40%** | 最大拼接**100亿+像素** | 阴影消除**算法升级**



▶ 3D拼接模式

- XY方向拼接
- Z向深度合成
- 3D显示与测量

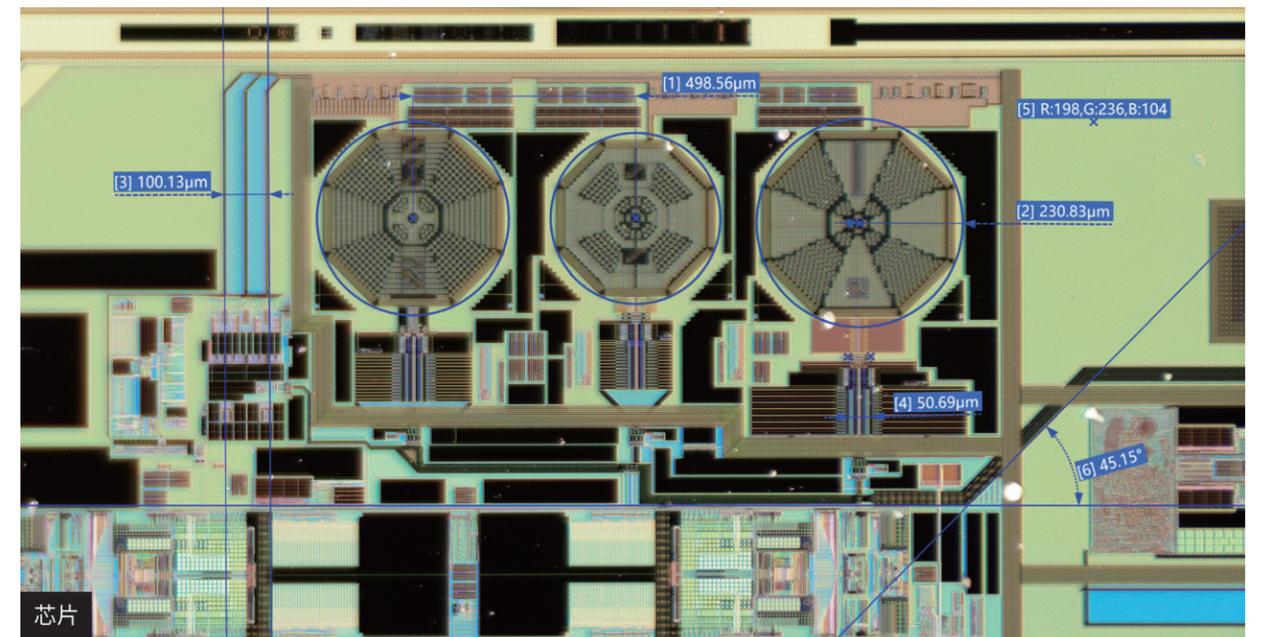
该功能将大幅面的表面形貌以真彩+伪色三维图的形式进行记录和显示,并可以执行高度、轮廓、面积、体积、粗糙度的3D测量以及点云数据导出等操作。



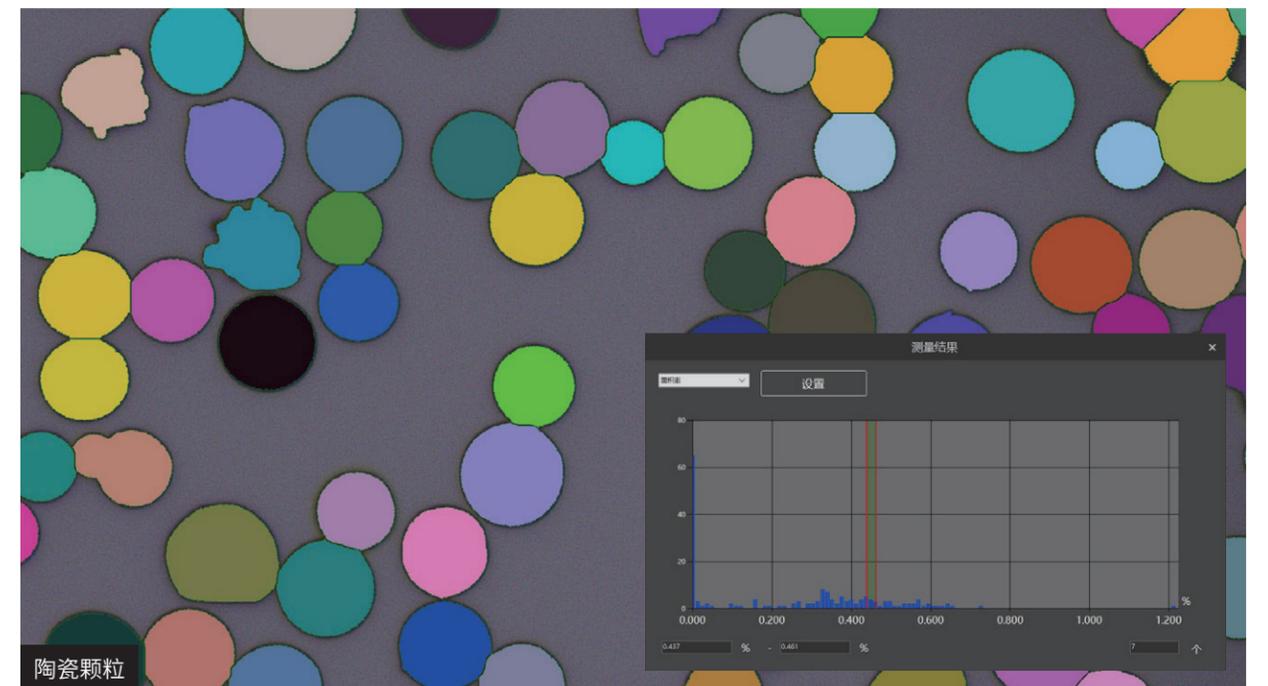
精密尺寸测量

▶ 2D测量

- 标注字符、图形、时间、倍率、倾斜角度
- 测量点、线、圆、角、弧、RGB等数据
- 测量基于形状、亮度、颜色选区的面积



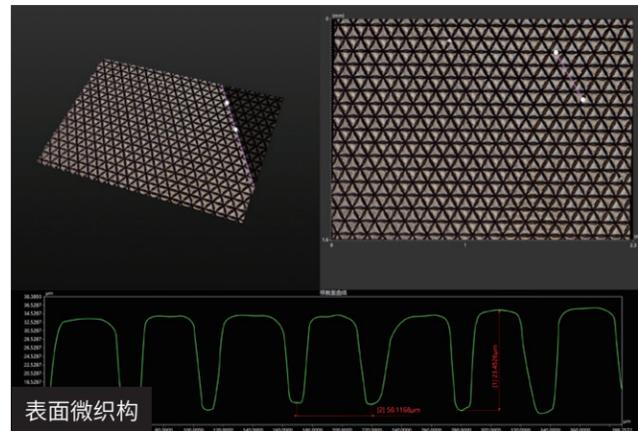
- 执行自动粒度/面积测量与统计分析



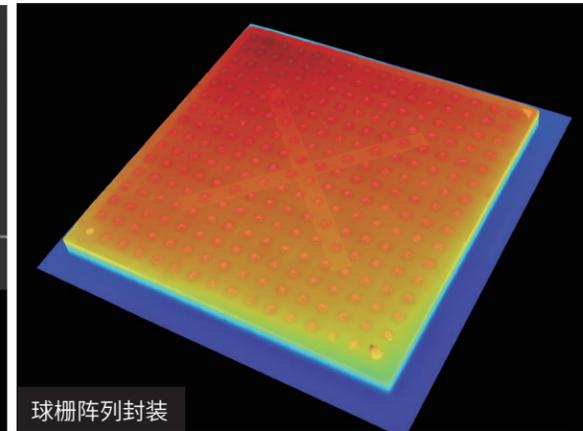
精密尺寸测量

▶ 3D测量

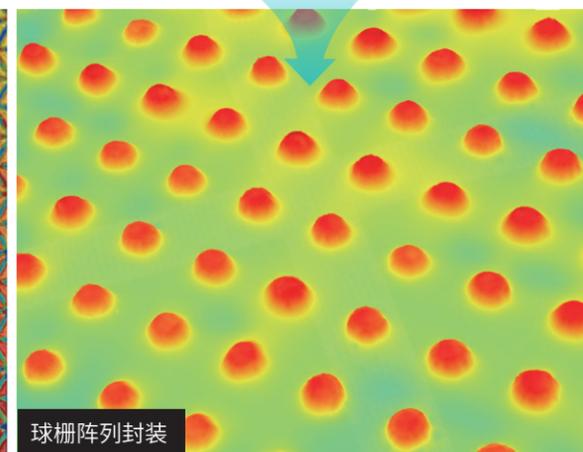
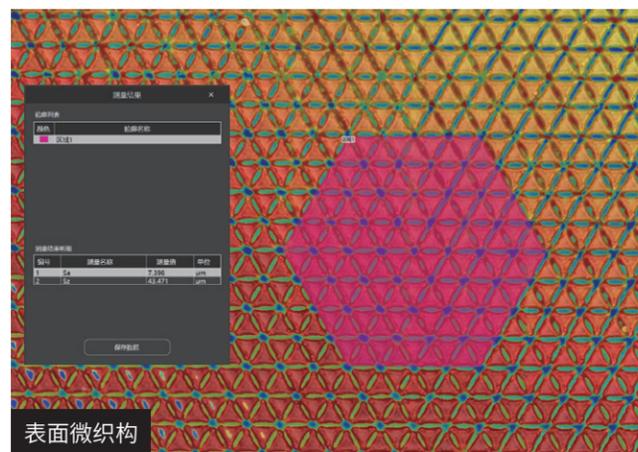
■ 测量剖面轮廓的距离、角度、圆弧半径



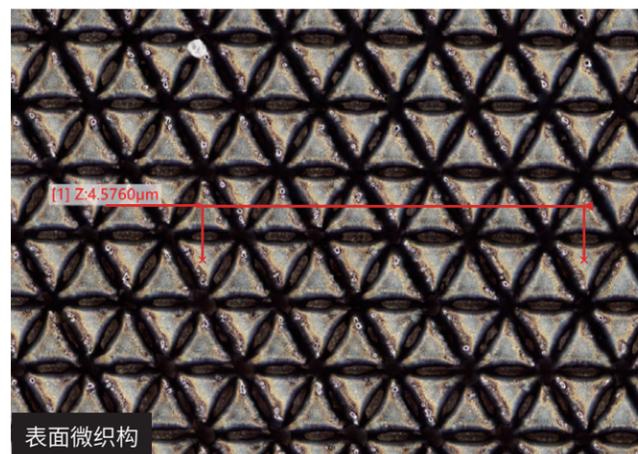
■ 设置基准面, 执行校平



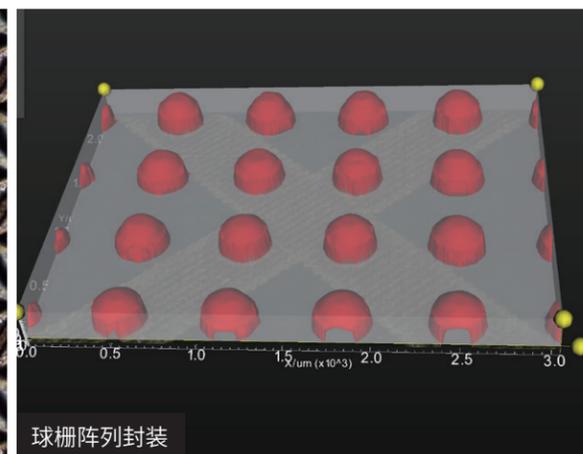
■ 测量线粗糙度、面粗糙度



■ 测量点间高度差、高度极值



■ 测量凸起、凹陷的体积、表面积



检测智能优化

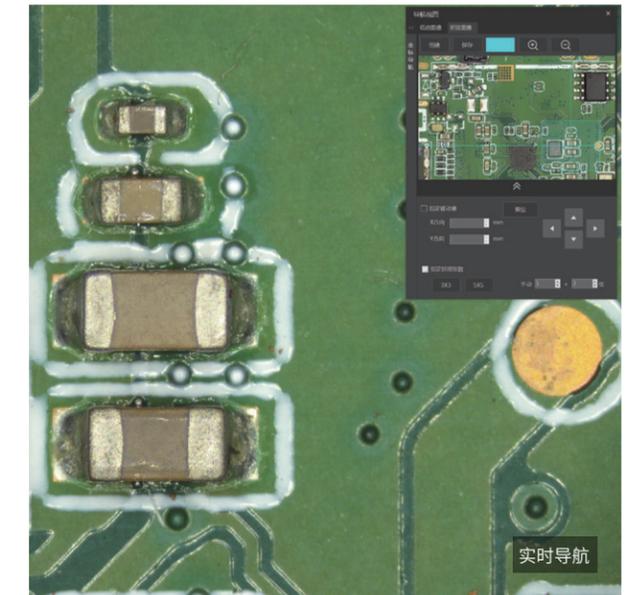
▶ 分屏显示

在比较不同样本的特征时, 可以将图像分别显示在不同的屏幕区域, 方便直观地进行对比分析。



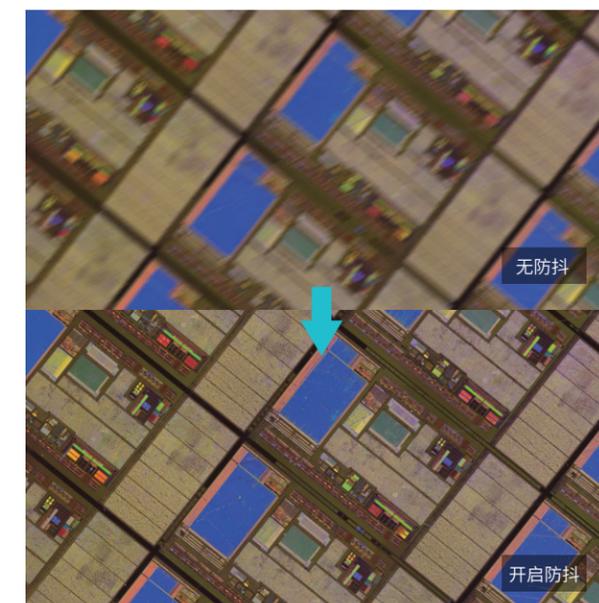
▶ 图像导航

在大尺寸样本检测中, 无需手动费力地寻找目标, 通过图像导航可轻松准确地到达特定区域详细观察。



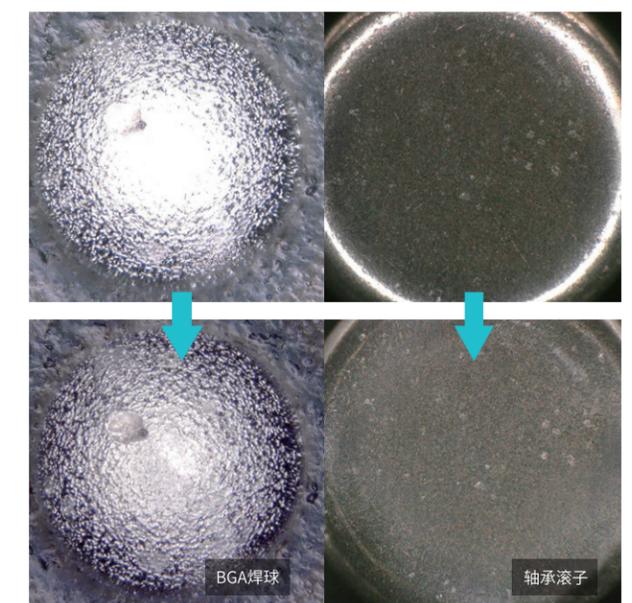
▶ 画面防抖

画面防抖功能减少了因外部环境干扰而导致的图像模糊, 保障高分辨率观察和精确测量。



▶ 消除反光

画质提升功能可以显著增强图像清晰度或去除反光影响, 有助于发现微小的缺陷、结构变化或异常情况。

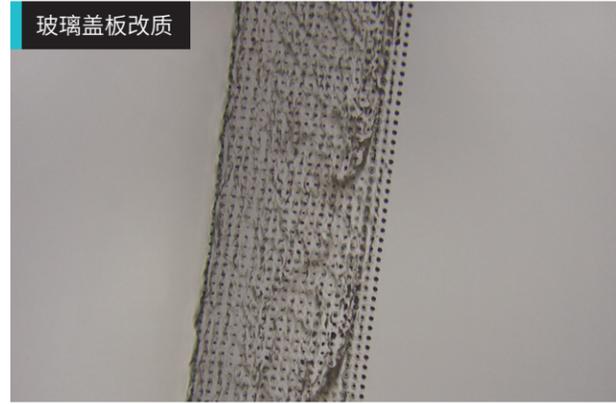
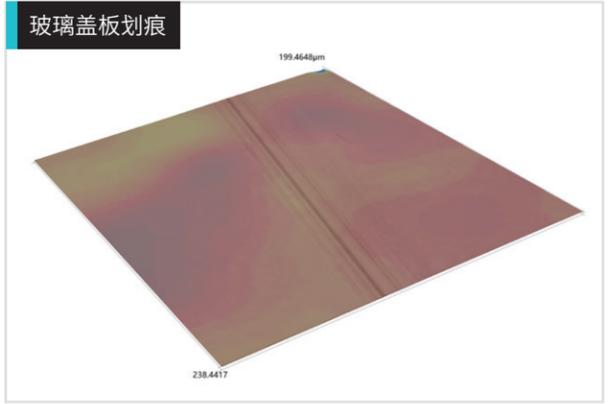
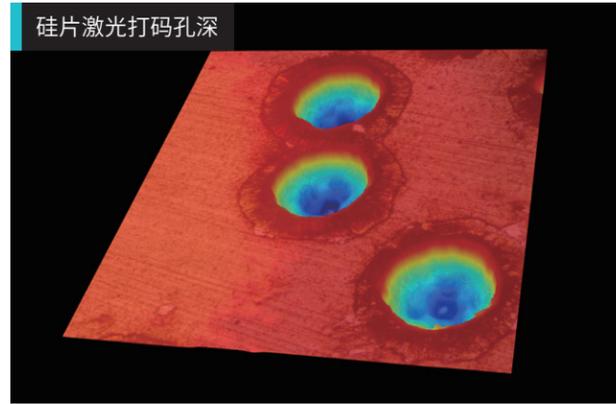
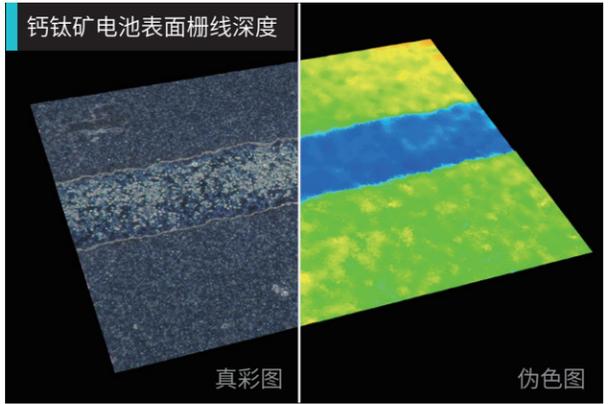
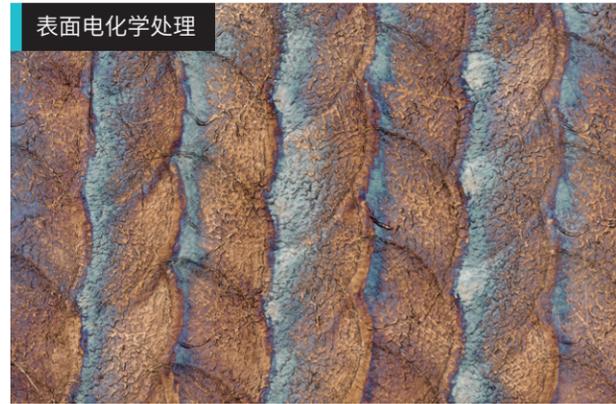
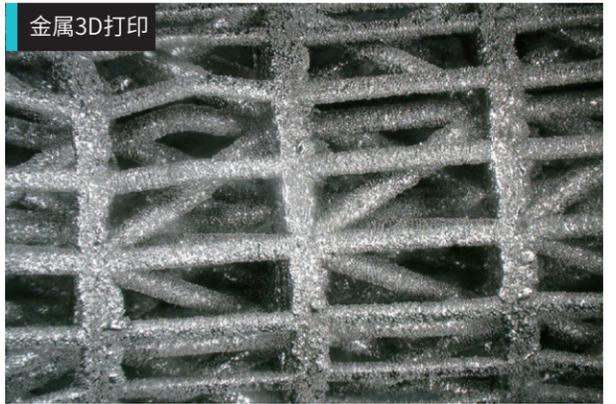
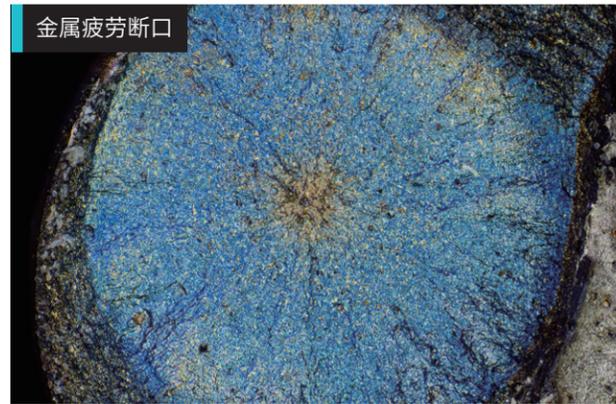
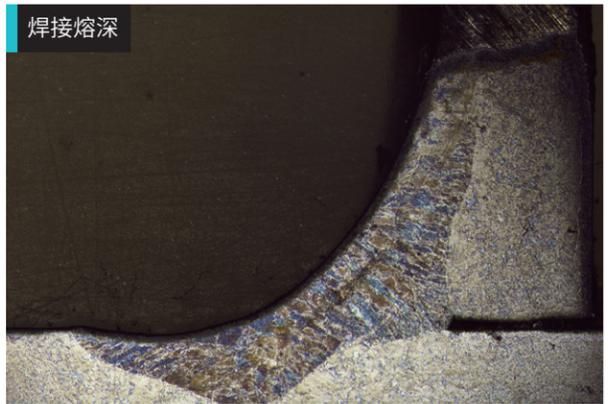


KS服务领域

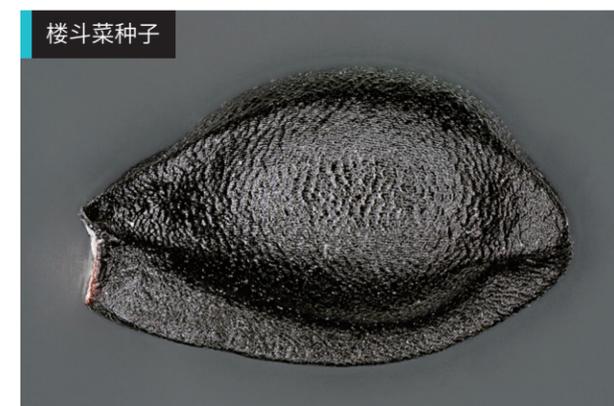
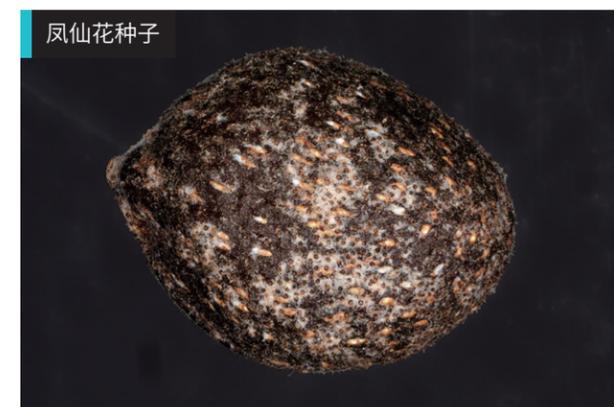
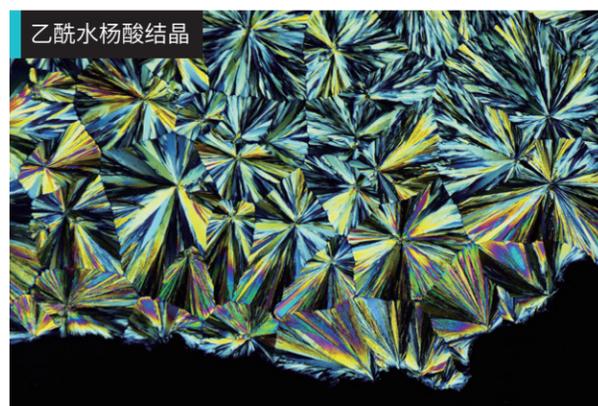
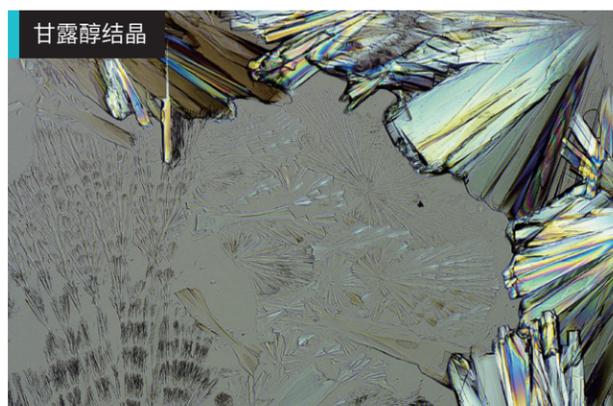
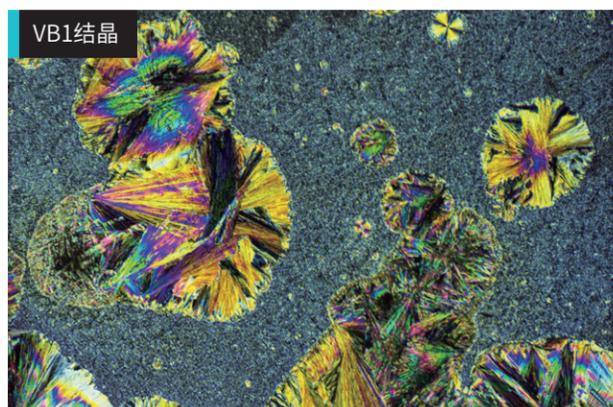
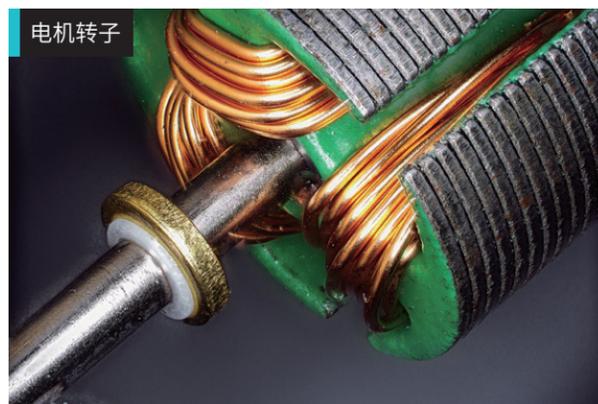
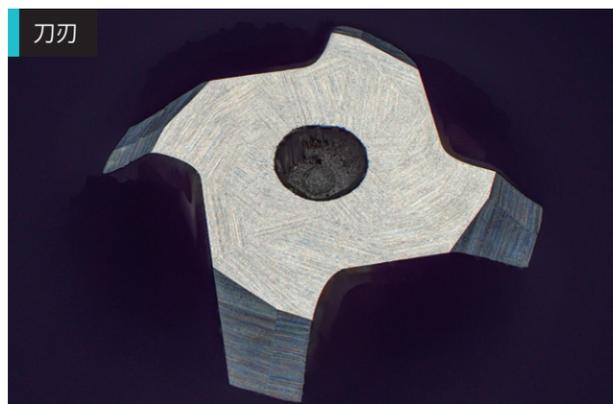
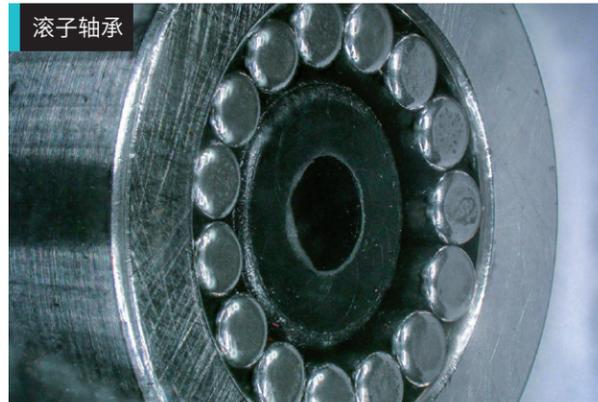
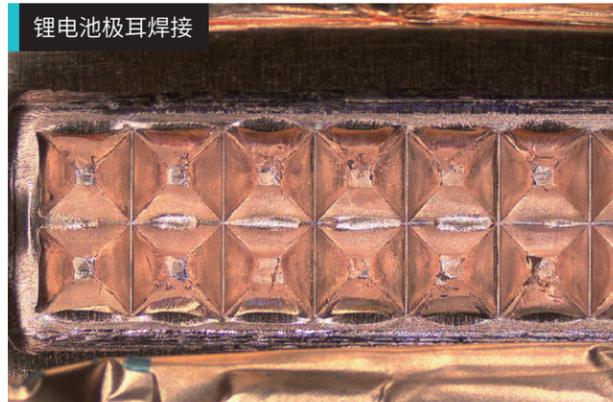
KS系列产品以其全面而强大的功能,正成为推动各行业科技进步与创新的重要力量。

	<p>材料科学 加速新材料的研发进程,揭示材料微观结构与性能的关系</p>		<p>新质能源 应用于锂电池极片毛刺、电极材料涂覆缺陷、组件焊接质量等检测环节</p>
	<p>消费电子 对PCBA板的焊接不良、液晶屏的导电粒子、引线键合弧高等进行检测</p>		<p>集成电路 实现芯片制造过程中的缺陷检测与质量控制</p>
	<p>航空航天 应用于机载电子元器件、航发叶片缺陷、液压阀密封环老化等检测环节</p>		<p>汽车行业 助力零部件焊接质量检测、车载电子元器件检测以及零件清洁度分析</p>
	<p>军工科技 满足高精度、高可靠性器件的检测需求</p>		<p>精密加工 助力精密部件的质量控制与工艺优化</p>
	<p>精密模具 微米级模具表面缺陷检测,助力开模工艺优化</p>		<p>医疗器械 植入医疗器械高精度表面质量检测,辅助生物相容性研究</p>
	<p>检验检疫 入侵物种与违禁品显微识别,保障进出口产品安全</p>		<p>司法鉴定 现场微痕迹三维检测,协助物证提取与真伪鉴别</p>
	<p>国家安全 危险品残留形态观察,辅助现场取证与追踪溯源</p>		<p>考古文博 文物微结构三维显微观察,助力传统工艺研究与信息存档</p>

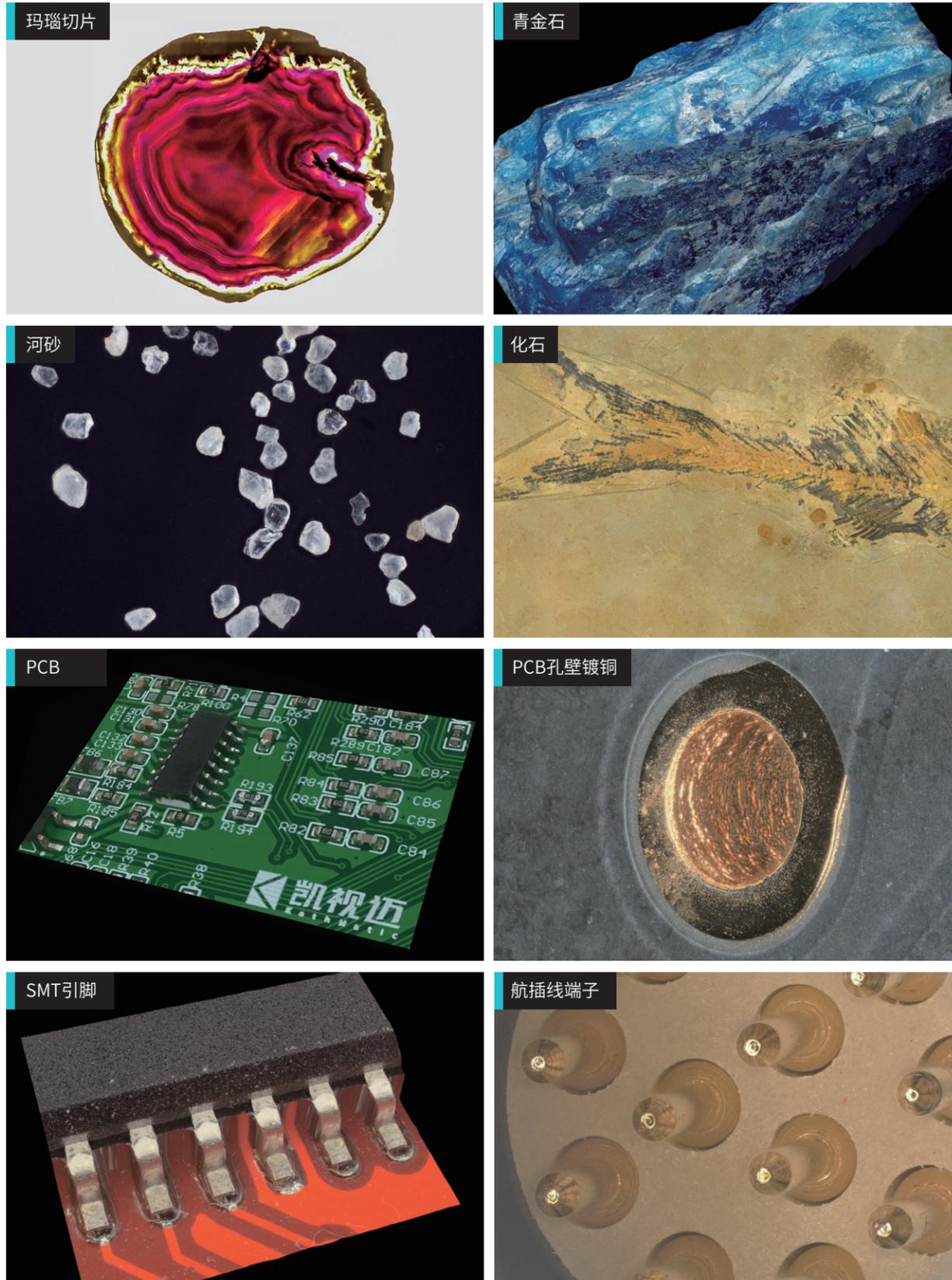
案例

<p>玻璃盖板改质</p> 	<p>玻璃盖板划痕</p> 
<p>硅片激光打孔深</p> 	<p>钙钛矿电池表面栅线深度</p>  <p>真彩图 伪色图</p>
<p>表面电化学处理</p> 	<p>金属3D打印</p> 
<p>金属疲劳断口</p> 	<p>焊接熔深</p> 

案例



案例



配置选型



参数介绍

主机						
型号	KS-X5000P series					
对焦Z轴驱动模式	电动					
对焦Z轴位移行程 (mm)	50					
平台Z轴驱动模式	电动					
平台Z轴位移行程 (mm)	50					
图像传感器像素	1200万		2000万			
物镜及倍率切换模式	电动					
照明	5分区4色同轴光、4分区4色环形光、4色底部透射光					
处理器	Intel i7					
内存	64GB					
存储	1TB SSD					
显卡	RTX3060					
显示分辨率	3840×2160					
显示尺寸	27寸					
使用环境温度	5~40°C					
使用环境湿度	5%~80%RH, 无凝露					
XY平台组件						
型号	KS-MS100a		KS-MS050R			
尺寸 (mm)	284×235		203×187			
行程 (mm)	100×100		50×50			
旋转角度	/		±90°			
驱动模式	电动					
载重	5kg					
电动旋转物镜						
型号	KS-LM101	KS-LM102	KS-LM103	KS-LM104	KS-LM105	KS-LM106
倍率	20	45	100	200	500	1500
	30	67.5	150	300	750	2250
	40	90	200	400	1000	3000
	60	135	300	600	1500	4500
	100	225	500	1000	2500	7500
	120	270	600	1200	3000	9000
物镜型号识别	支持					

操作手柄	
型号	KS-HX100
摇杆	XY平台移动
旋钮	对焦Z轴粗调
	对焦Z轴细调
	转换倍率
	亮度调整
辅助按键	标尺、分屏、全屏、导航
核心功能按键	消除反光
	提高分辨率
	自动对焦
	图像拼接
	电镜仿真
	深度合成
	防抖校正
	全息照明
	实时深度合成
	主菜单
	复位
	照明
	照明切换
	底部照明
白平衡	
拍摄按键	拍照、录像、暂停

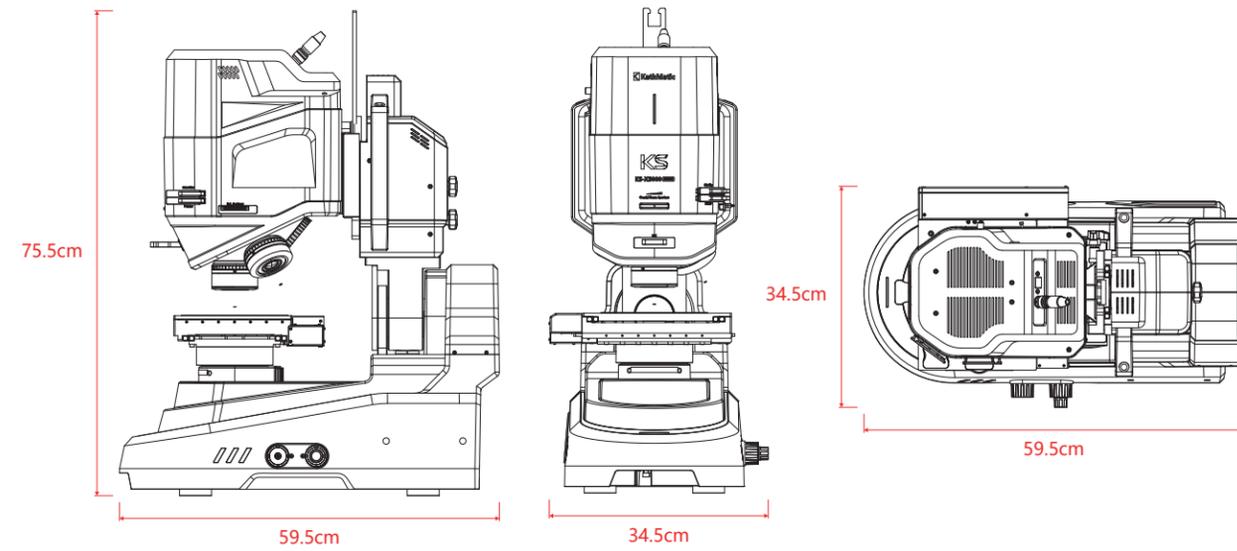
参数介绍

软件功能		
观察功能	设备自检	启动执行、警示提醒
	设备归零	开关机执行
	分屏显示	2分屏、3分屏、4分屏、6分屏、9分屏
	图像导航	创建导航、执行导航
	对焦视图	实时显示侧面画面、对焦三角、对焦曲线、镜头限位线
		辅助快速对焦、焦点共心保持、镜头防撞
	对焦控制	自动对焦、手动对焦
	图像标尺	刻度、网格、十字、X比例尺、XY比例尺
	画面防抖	防抖校正、防抖等级调节
	显示比例	实况画面缩放比例调节
	照明控制	分区独立控制开闭、强度、颜色
	曝光控制	曝光模式、曝光时间
	曝光补偿	曝光补偿调节
	图像调整	白平衡、亮度、锐度、对比度、饱和度、伽马值、色相调节
	倾斜观察	75°(左)、90°(右)
		倾斜角度显示分辨率1°
	观察标注	角度归零装置、锁定装置
		字符、图形、时间、倍率等
	画质提升	去除反光、去除环形光晕
		实时HDR、超分辨率HDR
		全息照明
		最佳图像
		电镜仿真
	深度合成	高画质模式
		实时模式
		快速模式
	2D图像拼接	视野中心模式、端点模式、XY长度模式
	3D图像拼接	以视野中心、端点、XY长度模式执行图像拼接
拍摄设置	格式更改	
	定时拍摄	
	分辨率调节	

软件功能		
观察功能	录像设置	格式更改
		延时摄像
分析功能	基础测量	帧率、录制时长、分辨率调节
		点、线、圆、角、弧、RGB等测量工具
		自动拟合中点、中线、垂直线、平行线、交点
	面积测量	自动抽取边缘
		指定形状、亮度、颜色进行选区测量
	自动粒度/面积测量	指定亮度、颜色进行选区
		数据表、数据分布柱状图、抽取图像序列
	3D显示	面积、周长、直径、计数、面积率
		三维高度色彩模型、三维真彩模型、点云模型、网格模型
		移动、旋转、缩放、高度比例调节、基准面设置
		照明角度、背景颜色、色卡刻度颜色、照明强度、标尺颜色、标尺位置调节
	点高度	高度差、高度极值
	轮廓测量	距离、角度、圆弧半径等
	体积测量	凹凸体积、凹凸表面积
	线粗糙度	Ra、Rp、Rq、Rv、Rz
面粗糙度	Sa、Sz	
数据保存	保存表格文件	
导出点云	导出.csv文件	
	包含XYZ位置与RGB数据	
图像导出	导出.png、.jpg、.tiff、.bmp图片	
	7150×5000分辨率	
生成报告	自动生成.pdf、.docx报告	
	包含拍摄参数、平面图、3D视图、点高度、轮廓测量、体积测量、线粗糙度、面粗糙度	
平台校准	重置XY平台零位	
参数预设	照明控制、曝光控制、图像调整模式、防抖模式	
软件系统	软件升级与系统初始化	

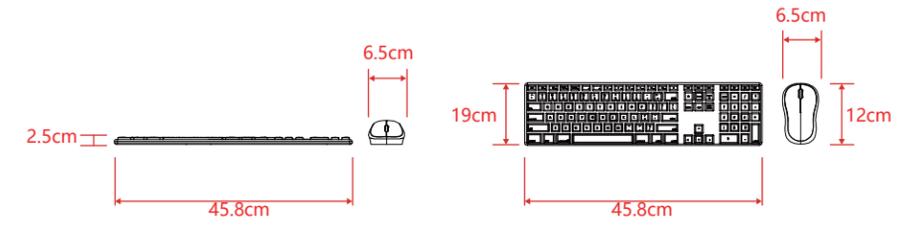
尺寸

■ 主机

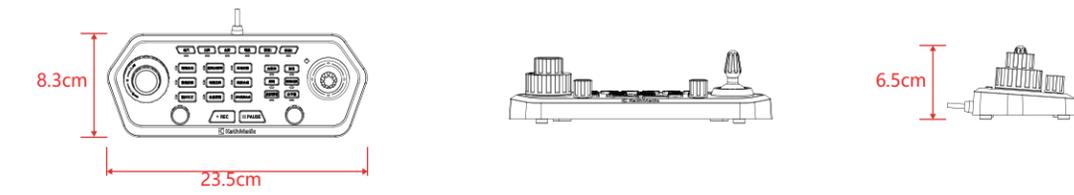


■ 输入设备

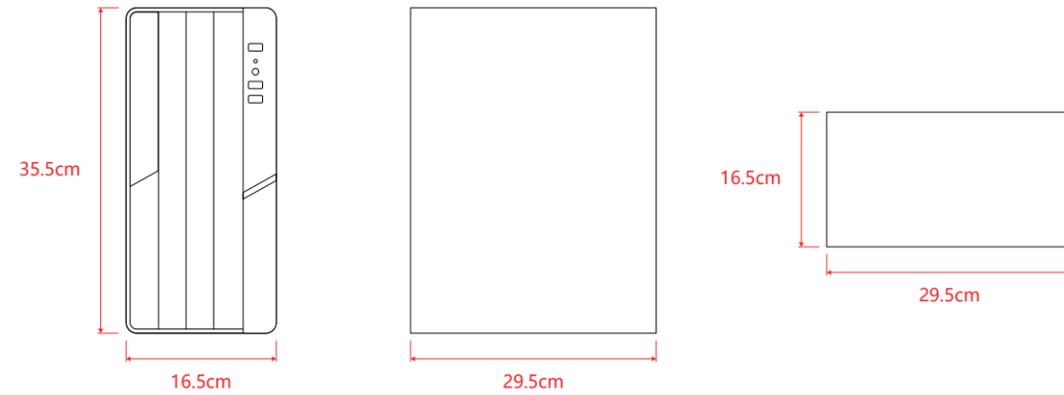
键盘、鼠标



手柄



■ 控制器



■ 显示器

